



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月12日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 東京精密

コード番号 7729 URL <http://www.accretech.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 太田 邦正

問合せ先責任者 (役職名) 取締役業務会社執行役員社長

(氏名) 川村 浩一

TEL 042-642-1701

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	13,570	54.9	2,469	325.4	2,605	829.4	2,355	220.7
23年3月期第1四半期	8,758	110.4	580	—	280	—	734	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 2,440百万円 (257.1%) 23年3月期第1四半期 683百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	57.15	57.09
23年3月期第1四半期	17.82	17.80

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	79,931	47,139	58.8
23年3月期	77,038	44,928	58.2

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 47,012百万円 23年3月期 44,801百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	5.00	—	5.00	10.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	8.00	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

・現時点では、平成24年3月期期末の配当については未定です。開示が可能となった時点ですみやかに開示する予定です。

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	30,700	30.3	4,700	58.2	4,600	104.2	4,400	84.3	106.75
通期	54,500	9.7	7,000	4.8	6,600	9.4	6,200	1.6	150.42

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
- ② ①以外の会計方針の変更 ： 無
- ③ 会計上の見積りの変更 ： 無
- ④ 修正再表示 ： 無

(注)詳細は、添付資料P. 4「2. サマリー情報(その他)」に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期1Q	41,249,481 株	23年3月期	41,249,481 株
24年3月期1Q	32,085 株	23年3月期	32,018 株
24年3月期1Q	41,217,441 株	23年3月期1Q	41,210,464 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)3 ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(4) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報等	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期連結会計期間の内外経済情勢は、減速したものの総じて緩やかな回復基調を維持しました。米国では雇用・住宅市場の回復の遅れなどから減速が見られたものの、設備投資、個人消費の増加が続き景気回復を維持しました。欧州では独・仏の景気が持ち直す一方、国ごとのバラツキが大きく一部ユーロ国での財政・金融問題が大きな懸念材料となっています。アジアでは中国における金融引き締めなどの影響が懸念されましたが、引き続きアジア新興国は景気拡大基調で推移し、世界経済成長の牽引役を果たしました。日本では、東日本大震災により消費・生産・投資など広範囲に大きな影響がありましたが、サプライチェーンの立て直しは急速に進み、生産活動の回復が見られました。

このような状況下、当社の主な販売先である半導体や自動車関連業界も直接・間接に大震災の影響を大きく受けましたが、想定以上に立て直しが急速に進んだ結果、国内における設備投資も回復、引き続き堅調な海外市場と相俟って当社の受注高・売上高はともに堅調に推移しました。

当第 1 四半期連結会計期間の連結業績は、受注高 173 億 57 百万円(前年同期比 17.6%増)、売上高 135 億 70 百万円(前年同期比 54.9%増)、営業利益 24 億 69 百万円(前年同期比 325.4%増)、経常利益 26 億 5 百万円(前年同期比 829.4%増)、当期純利益 23 億 55 百万円(前年同期比 220.7%増)となりました。

セグメント別概況は以下の通りです。

[半導体製造装置部門]

半導体製造装置部門では、パソコンやテレビなどの需要が減速したものの、スマートフォン、タブレットPCや産業機器、通信インフラ機器などの堅調な需要を背景に半導体メーカーの活発な設備投資が継続し、検査工程向け、組立工程向けともに、韓国、東南アジア、台湾などでの受注が堅調でした。

この結果、同部門の受注高は 118 億 4 百万円(前年同期比 8.1%増)、売上高は 92 億 53 百万円(前年同期比 57.3%増)、営業利益は 15 億 45 百万円(前年同期比 1295.2%増)となりました。

[計測機器部門]

計測機器部門では、主要ユーザーである自動車関連業界は東日本大震災の影響によるサプライチェーン中断によって国内生産が大きく停滞しましたが、その間も中国、タイなど海外での設備投資は継続しました。国内でも当第 1 四半期後半には想定以上のサプライチェーン立て直しにより生産活動の回復が見られました。工作機械業界においては、中国を中心とする海外需要が引き続き好調に推移する一方、国内でも復興需要が出始めるなど徐々に回復する動きが見られました。こうした中、当社グループは中国・東南アジア等新興国市場や航空機やエネルギー産業向けなどの開拓、増強に努めました。

この結果、同部門の受注高は 55 億 53 百万円(前年同期比 44.9%増)、売上高 43 億 16 百万円(前年同期比 50.2%増)、営業利益 9 億 23 百万円(前年同期比 96.7%増)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

[資産、負債及び純資産の状況]

当第 1 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 28 億 92 百万円増加し、799 億 31 百万円となりました。増減の主な要因は、仕掛品の増加 21 億 18 百万円、建物及び構築物の増加、建設仮勘定の減少などによる有形固定資産の増加 6 億 17 百万円等であります。

当第 1 四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ 6 億 82 百万円増加し、327 億 92 百万円となりました。増減の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加 20 億 68 百万円、長期借入金の減少 14 億 60 百万円等であります。

当第 1 四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 22 億 10 百万円増加し、471 億 39 百万円となりました。増減の主な要因は、利益剰余金の増加 21 億 42 百万円等であります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

半導体製造装置、計測機器ともに、引き続き堅調な海外市場に加え、国内市場の設備投資も回復したことから、平成 23 年 5 月 11 日公表の第 2 四半期(累計)連結業績予想を以下の通り修正いたします。

なお、通期の業績予想につきましては、日本の東日本大震災の影響に加え、欧米の財政・雇用を巡る問題や中国の金融引き締めによる景気減速懸念、現況の過熱した円高水準など今後の見通しが不透明なことから、前回発表予想を据え置くことといたしました。

第 2 四半期連結累計期間の連結業績予想

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	25,500	2,800	2,600	2,400	58.23 円
今回修正予想 (B)	30,700	4,700	4,600	4,400	106.75 円
増減額 (B-A)	5,200	1,900	2,000	2,000	
増減率 (%)	20.4%	67.9%	76.9%	83.3%	

2. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更）

当第 1 四半期連結会計期間より、「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号 平成 22 年 6 月 30 日）及び「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 4 号 平成 22 年 6 月 30 日）を適用しております。

潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

（4）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第 1 四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日）を適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年 6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,222	16,266
受取手形及び売掛金	18,796	18,570
商品及び製品	797	986
仕掛品	10,546	12,665
原材料及び貯蔵品	2,733	3,223
その他	1,967	1,858
貸倒引当金	△ 245	△ 255
流動資産合計	50,820	53,316
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,349	9,482
その他（純額）	9,631	8,116
有形固定資産合計	16,981	17,598
無形固定資産		
のれん	1,497	1,414
その他	428	385
無形固定資産合計	1,925	1,799
投資その他の資産		
その他	7,328	7,233
貸倒引当金	△ 16	△ 16
投資その他の資産合計	7,311	7,216
固定資産合計	26,218	26,615
資産合計	77,038	79,931

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年 6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,568	13,637
短期借入金	1,300	1,300
未払法人税等	521	323
引当金	660	359
その他	7,142	7,912
流動負債合計	21,192	23,533
固定負債		
社債	3,000	3,000
長期借入金	4,900	3,400
退職給付引当金	2,403	2,321
役員退職慰労引当金	88	91
その他	524	446
固定負債合計	10,916	9,259
負債合計	32,109	32,792
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,209	10,209
資本剰余金	21,227	21,227
利益剰余金	13,805	15,948
自己株式	△ 108	△ 108
株主資本合計	45,134	47,277
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△ 17	42
為替換算調整勘定	△ 315	△ 307
その他の包括利益累計額合計	△ 332	△ 265
新株予約権	127	127
純資産合計	44,928	47,139
負債純資産合計	77,038	79,931

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 6月30日)
売上高	8,758	13,570
売上原価	6,391	8,969
売上総利益	2,367	4,600
販売費及び一般管理費		
販売費	1,148	1,485
一般管理費	637	644
販売費及び一般管理費合計	1,786	2,130
営業利益	580	2,469
営業外収益		
受取利息	0	2
受取配当金	27	35
償却債権取立益	—	271
その他	66	56
営業外収益合計	95	365
営業外費用		
支払利息	144	119
為替差損	240	72
その他	9	37
営業外費用合計	395	229
経常利益	280	2,605
特別利益		
土地売却益	872	—
特別利益合計	872	—
特別損失		
投資有価証券評価損	379	—
特別損失合計	379	—
税金等調整前四半期純利益	773	2,605
法人税、住民税及び事業税	81	235
法人税等調整額	△ 42	15
法人税等合計	39	250
少数株主損益調整前四半期純利益	734	2,355
四半期純利益	734	2,355

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	734	2,355
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	△ 82	59
為替換算調整勘定	31	25
その他の包括利益合計	△ 50	85
四半期包括利益	683	2,440
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	683	2,440
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

1. 前第1四半期連結累計期間(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 6月30日)

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計
	半導体製造装置	計測機器	計	
売上高				
外部顧客への売上高	5,884	2,874	8,758	8,758
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	5,884	2,874	8,758	8,758
セグメント利益	110	469	580	580

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

2. 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 6月30日)

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計
	半導体製造装置	計測機器	計	
売上高				
外部顧客への売上高	9,253	4,316	13,570	13,570
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	9,253	4,316	13,570	13,570
セグメント利益	1,545	923	2,469	2,469

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。